



产品编号 : 5050664022

Product Description : SlimStack Board-to-Board Receptacle, 0.35mm Pitch, SSB RP Series, 0.60mm Mated Height, 2.00mm Mated Width, 40 Circuits, Armor Nail

系列号 : 505066

状态 : Active

Product Category : Board-to-Board Connectors

文件和资源

图纸

图纸 5050664022_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型 5050664022_stp.zip

规格

应用规格 5050660000-A06.pdf


包装规格 5050669200-203.pdf

产品规格 5050660000-014.pdf

产品规格 5050660000-015.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 34; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen
- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Board-to-Board Connectors
系列	505066
说明	SlimStack Board-to-Board Receptacle, 0.35mm Pitch, SSB RP Series, 0.60mm Mated Height, 2.00mm Mated Width, 40 Circuits, Armor Nail
产品系列	0.35, SSB RP
应用	Board-to-Board
元件类型	PCB Receptacle
产品系列	SlimStack Board-to-Board/Board-to-FPC Connectors
产品名称	SlimStack
UPC	191128261432

电气

每触点最大电流	0.3A, 3.0A
电压 - 最大	50V AC (RMS)/DC

物理

回路数 (已载入)	40
电路数 (最多)	40
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
符合灼热丝规范	否
插配长度	0.60mm
插配宽度	2.00mm
材料 - 金属	Copper Alloy

材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	金牌
材料 - 树脂	Liquid Crystal Polymer
净重	16.304/mg
行数	2
方向	垂直
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	0.35mm
间距 - 终端界面	0.35mm
最薄镀层 - 接合部位	0.100µm
最薄镀层 - 端接	0.050µm
有极性的插配件	否
PCB 极性	否
运行温度范围	-40° to +85° C
终端界面类型	Surface Mount

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
0.35mm Pitch SlimStack Board-to-Board Plugs	<u>505070</u>